

1-179019-1 ✓ 有效

AMP | Multilock Connector System

TE 内部编号 1-179019-1

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 14 Position, 3.5 mm [.137 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), Multilock Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > Low & Medium Power Header



连接器系统: 线到板

位数: 14

行数: 2

中心线 (间距) : 3.5 mm [.137 in]

PCB 安装方向: 垂直

[所有 Low & Medium Power Header \(143\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

位数	14
行数	2
PCB 安装方向	垂直

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

对接公端宽度	1.8 mm[.07 in]
对接公端厚度	.64 mm[.023 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	公端

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
----------	---------

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有

壳体特性

中心线 (间距)	3.5 mm[.137 in]
----------	-----------------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

接口编号	173852
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进

行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

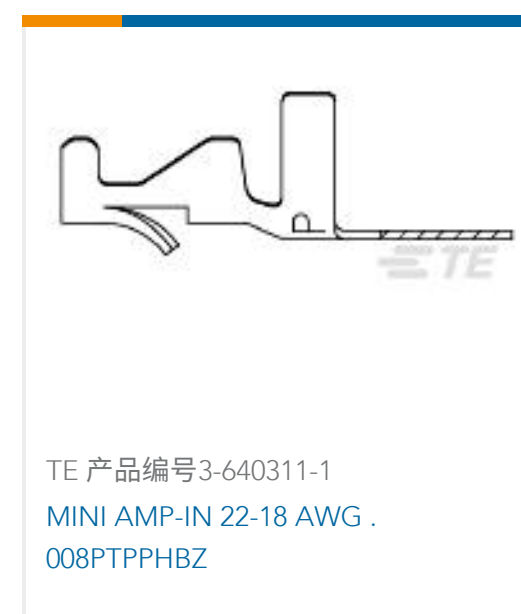
配套部件



该系列中的其他产品 | Multilock Connector System



客户还购买了





文档

产品图纸

070 MLC CAP V ASSY 14P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-179019-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-179019-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-179019-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

[.070 Series Receptacle Contact](#)

英文版本